В

# Futaba

## 有機ELディスプレイ製品規格 OLED DISPLAY SPECIFICATION

## 形名 Type No. EPW1802AA

## 双素 雪 3 2 葉 株式会社

電子部品事業部

ELECTRONIC COMPONENTS DIVISION FUTABA CORPORATION

#### 1) 適用 Application

本仕様書は有機ELディスプレイEPW1802AAに適用する。 The specifications are applied to OLED display EPW1802AA.

#### 2) 概要 Features

項目 Item	仕様 Specification
画素数	160 x 32
Resolution	
画素ピッチ	0.282 x 0.282 mm
Pixel Pitch	
アクティブエリア	45.096 x 9.000 mm
Active Area	
パネルサイズ	55.30 x 14.94 mm
Panel Size	
IC	SSD1362
Stealy Iz	<b>4</b> D.
発光色	白色
Color of Illumination	White
階調数	16
Gray Scale	
輝度	$600 \text{ cd/m}^2$
Luminance	
円偏光板	無し
Circular Polarizer (CPL)	Without CPL
駆動方法	パッシブマトリクス
Drive Method	Passive Matrix
電源電圧 12V / 1.8V(Typ.)	
Power Supply Voltage	
質量	0.5 g
Mass	

#### 3) 用途 Purpose

携帯通信機器

Mobile communication device

仕様は予告無く変更する場合があります。

The Spec may be revised at any time without prior notice,

#### 4) 標準状態 Normal Condition

本仕様書では特に記載の無い場合、下記に規定した標準状態の値を使用するものとする。

Measurements are done under normal condition unless otherwise specified.

温度 Temperature 23±3°C 湿度 Humidity 45±15% OLED駆動電源電圧 OLED Drive Power Supply Voltage (VCC) 12.0±0.1V ロジック電源電圧 Low Voltage Power Supply (VCI) 1.8±0.05V

## 5) 電気特性 Electric Characteristics

5-1) 絶対最大定格\*1 Absolute Maximum Rating \*1

9				
項目	記号	Min.	Max.	単位
ltem	Symbol			Unit
OLED駆動電源電圧	VCC	-0.5	14.0	٧
OLED Drive Power Supply Voltage				
ロジック電源電圧	VCI	-0.3	5.5	٧
Logic Power Supply Voltage				
動作温度 * <sup>2</sup>	Topr	-20	+60	°C
Operating Temperature *2				
貯蔵温度	Tstg	-30	+75	°C
Storage Temperature				

注: \*1) 絶対最大定格とは、瞬時たりとも超過してはならない限界値である。

\*2) 結露なき事。

Notice: \*1) Absolute Maximum Rating is the limit value that it must not exceed.

\*2) No Condensation

#### 5-2) 推奨動作条件 Recommended Operation Condition

項目	記号	Min.	Тур.	Max.	単位
Item	Symbol				Unit
OLED駆動電源電圧	VCC	11.0	12.0	13.0	٧
OLED Drive Power Supply Voltage					
ロジック電源電圧	VCI	1.65	1.8	3.3	٧
Logic Power Supply Voltage					

#### 5-3) 消費電流 Current Consumption

項目	記号	点灯パターン		Тур.	Max.	単位
Item	Symbol	Lighting	pattern			Unit
		$600 \mathrm{cd/m}^2$	全点灯	22. 0	35.0	mA
			All Pixels On			111/1
OLED駆動電源電流 OLED Drive Power Supply	ICC	全流	肖灯	280	400	
Current Supply	100	All Pix	els Off			
		スタンバイ時		_	10	μA
		Stand-by				
		600cd/m <sup>2</sup>	全点灯	170	240	
			All Pixels On			
ロジック電源電流 Logic Power Supply Current	IDD	全消灯		170	240	
	טטו	All Pix	els Off			μA
		スタン	<u>バイ</u> 時	-	10	
		Stan	id-by			

## 6) 光学特性 Optical Characteristics

6-1) 輝度 / 色度 Luminance / Chromaticity

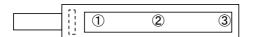
項目	条件	Min.	Тур.	Max.	単位
ltem	Condition				Unit
輝度 Luminance	全点灯 All Pixels On	420	600	-	cd/m2
色度 x Chromaticity x	全点灯 All Pixels On	0.29	0.34	0.39	-
色度 y Chromaticity y	全点灯 All Pixels On	0.31	0.36	0.41	-
コントラスト Contrast	*1)	10,000	-	-	-
パネル内輝度分布	*2)	_	-	20	%
Luminance Distribution					

#### 注:

- \*1) 全点灯暗室コントラスト比 =全点灯輝度/全消灯輝度
- \*2) 測定位置 3点(下記①~③)

#### Notice:

- \*1) Contrast ratio of display all pixels on in a dark room.
  - = Display All Pixels On / Display All Pixels Off
- \*2) Measuring Point : 3 Points (1) $\sim$ 3)



パネル内輝度分布= (1-(Lmin/Lmax))×100 %

Luminance Distribution = (1-(Lmin/Lmax)) × 100 %

#### 6-2) 寿命特性 Lifetime Characteristics

項目	動作条件	輝度寿命 <sup>*1)</sup>
Item	Operating Condition	Luminance lifetime <sup>*1)</sup>
室温動作 寿命 Room Temp. Operating Lifetime	雰囲気温度 23±3°C、湿度65%以下、輝度 600 cd/m²、 点灯率50%*²)連続動作 Ambient Temp.: 23±3°C, Humidity: under 65%, Luminance: 600 cd/m2, Lighting Rate: 50% <sup>*2)</sup> , and Continuous Operation	50%輝度 3, 000 hrs 50% Luminance 3,000 hrs

#### 注:

- \*1) Typical 値
- \*2) 点灯率50%とは、1ライン160画素中の50%の画素を点灯させるものとする。 この時、各々の画素はパネルの駆動時間に対し平均して50%の時間だけ点灯しているものとする。

#### Notice:

- \*1) Typical Value
- $^{*}2$ ) Pixels of 50% in one line 160 pixels are lit.

In this case each pixels lights for average time of 50% of display drive time.

## 6-3) 階調数 Gray Scale

階調数	16
Gray Scale	

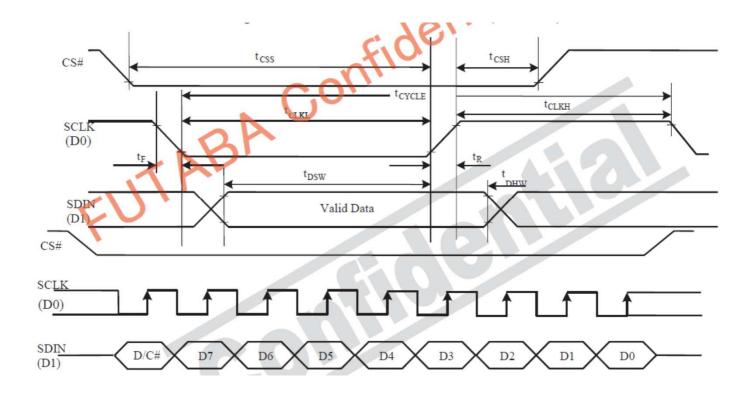
#### 7) AC特性 AC Characteristics

7-1) フレーム周波数 Frame Rate

Min: 100 Hz

7-2) シリアルインターフェース Serial Interface シリアル インターフェース タイミング Serial Interface Timing

項目		記号	Min	Тур	Max	単位
Item		Symbol				Unit
クロック周期時間	Clock Cycle Time	t <sub>cycle</sub>	320	1	-	ns
チップセレクトセットアップ時間	Chip Select Setup Time	tAS	20	-	-	ns
チップセレクトホールド時間	Chip Select Hold Time	tAH	45	-	-	
入力データセットアップ時間	Write Data Setup Time	tDSW	15	-	-	ns
入力データホールド時間	Write Data Hold Time	tDHW	30	1	ı	
"L"レベル・パルス幅	Clock Low Time	tCLKL	25	-	-	ns
″H″レベル・パルス幅	Clock High Tme	tCLKH	35	-	-	
立上がり時間	Rise Time	tR	_	-	15	no
立下がり時間	Fall Time	tF	-	1	15	ns



## 7-3) 制御仕様 Control Specification

#### 3線シリアル インターフェース

3線シリアルインターフェースは、シリアルクロック: SCLK、シリアルデータ: SDIN、CSBで構成されます。

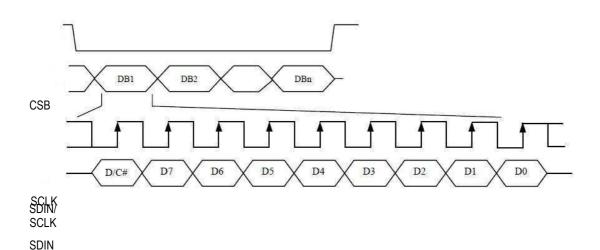
SDINでは、9ビットのデータが、DC、 $D7\sim D0$ の順にシフトレジスターにシフト入力されていきます。DCビットにより、シフトレジスター内のデータバイトをDisplay Data RAM(GDDRAM)に書き込むか (DC bit=1) 、コマンドレジスターに書き込むか(DC bit=0)決まります。

#### MPU Serial Interface (3-wire SPI)

The 3-wire serial interface consists of serial clock SCLK, serial data SDIN and CS#.

There are altogether 9-bits will be shifted into the shift register on every ninth clock in sequence: D/C# bit, D7 to D0 bit. The D/C# bit (first bit of the sequential data) will determine the following data byte in the shift register is written to the Display Data RAM (D/C# bit = 1)

or the command register (D/C# bit = 0). Under serial mode, only write operations are allowed.



#### 8) 電源ON / OFFシーケンス & 表示ON / OFFシーケンス

Power ON / OFF Sequence & Display ON / OFF Sequence

Power ON sequence

VCI電源をONし、電圧が推奨動作範囲内でかつ設定値からの偏差が10%以内の範囲内に達するまで待つ。

Power on VCI.

Wait until VCI rises to range of recommended operating condition and within ±10% of setting voltage.

内部電源(VDD)が安定するまで300ms以上 待つ。(t0)

Wait until internal power (VDD) become stable.

Waiting time: Min 300ms(t0)

パワーオンリセット(RSTBピンをLowにセットした後にHighにセットする)

Low time: Min 100µs(t1)

Low時間:Min 100µs(t1) Power on reset RSTB pin LOW and then HIGH

> ICコマンドレジスタ設定\*1 Set command register of IC \*1

ICのRAMに表示データ書き込み\*2 Write display data to RAM of IC \*2

VCC電源をONし、電圧が推奨動作範囲内でかつ設定値からの偏差が10%以内の範囲内に達するまで待つ。

Power on VCC, wait until VCC rises to range of recommended operating condition and within ±10% of setting voltage.

表示 ON (コマンド AFh 送信) Display on (Send command AFh)

#### 注:

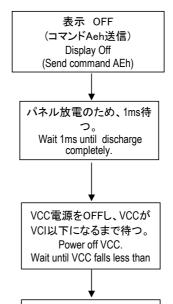
- \*1) 9) ソフトウェア・コンフィグレーション参照
- \*2) 10) ピクセルデータ送信方式参照

上記シーケンスに従わない場合、製品が故障することがあります。

#### Notice:

- \*1) Refer to 9) Example of Software Configuration.
- \*2) Refer to 10) Pixel Data Output Mode.

Keep Power ON/OFF Sequence & Display ON/OFF Sequence, otherwise module would break down.



VCI電源をOFFする。 Power off VCI.

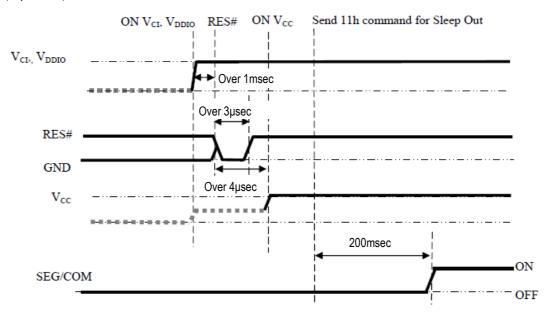
Power OFF sequence

形名 Type No. EPW1802AA

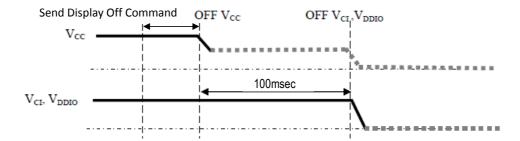
## 8) 電源ON / OFFシーケンス & 表示ON / OFFシーケンス(続き)

Power ON / OFF Sequence & Display ON / OFF Sequence (Continued)

## Power ON / Display ON Sequence



## Power OFF / Display OFF Sequence



## 9) ソフトウェア・コンフィグレーション例 Example of Software Configuration

コントラスト制御を設定	
	81h, 8Fh
Set Contrast Control	
セグメントRE-MAPを設定	A0h, 43h
Set segment re-map	,
表示開始ラインを設定	A1h, 00h
Set display start line	ATII, OOII
表示オフセットを設定	A2h, 30h
Set display offset	AZII, JUII
通常表示モードに設定	A4h
Set normal display mode	A411
MUX Ratioを設定	A8h, 1Fh
Set MUX ratio	AOII, II II
VDD電源供給モードを設定	ABh, 00h (VCI < 2. 6V)
Set external / internal VDD regulator mode	ABh, 01h (VCI≥2. 6V)
Phase1,Phase2のフェーズ長を設定	B1h, 82h
Set phase length of phase1, phase2	D111, 0211
分周比&発振周波数を設定	B3h, D1h
Set ratio of dividing frequency & oscillation frequency	טטוו, טווו
グレイスケールテーブルを設定	B9h
Set gray scale table	וופט
プリチャージ電位を設定	BCh, 04h
Set pre-charge voltage	DOI1, 0411
Vcomh電位を設定	BEh, 05h
Set voltage VCOMH	DLII, UJII
データ書き込みカラムアドレスを設定	15h, 00h, 4Fh
Set column address	1311, 0011, 41 11
データ書き込みロウアドレスを設定	75h, 00h, 1Fh
Set row address	70H, 00H, 1FH

## 10) ピクセルデータ送信方式 Pixel Data Output Mode

#### Graphic Display Data RAM(GDDRAM)について

IC内部のGDDRAMはSRAMで構成され、表示される画像のビットパターンを格納します。

使用するGDDRAMのサイズは256 x 64 x 4bitです。

機構的な自由度をもたせるために、セグメントとコモンの出力はソフトウエアで再配置可能になっています。

#### Graphic Display Data RAM(GDDRAM)

The GDDRAM is a bit mapped static RAM holding the bit pattern to be displayed.

The RAM size is 256 x 64 x 4bits.

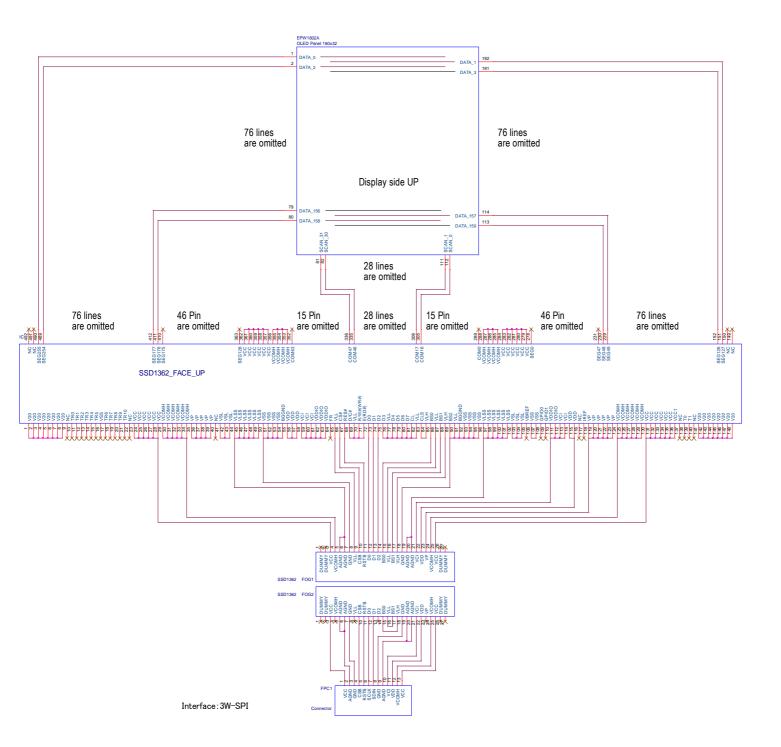
For mechanical flexibility, re-mapping on both Segment and Common outputs can be selected by software.

#### 11) メモリ書き込みシーケンス Memory Writing Sequence

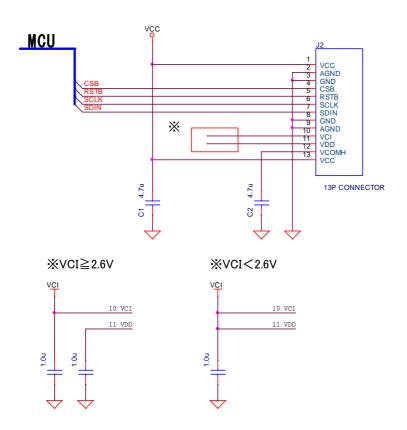


## 12) 接続仕様 Connection Specification

## 12-1) 接続仕様図 Figure of Connection Specification



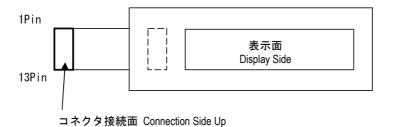
## 12-2) 推奨回路 Recommended Circuit



## 13) 入力端子名称 Pin Assignment

I:Input, O:Output, P:Power

PIN No	名称		機能	I/O	
I IN NO	Pin Name	Function Description		1/0	
1	VCC	OLED駆動電源	OLED driving voltage	Р	
2	AGND	グランド	Analog Ground	Р	
3	GND	グランド	Ground pin	Р	
4	CSB	チップセレクト	chip select	1	
5	RSTB	リセット	reset	1	
6	SCLK	シリアルクロック	serial clock	I	
7	SDIN	データ	data input	1	
8	GND	グランド	Ground pin	Р	
9	AGND	グランド	Analog Ground	Р	
10	VCI	ロジック電源	logic power voltage	Р	
11	VDD	コア電源	Core voltage	Р	
12	VCOMH	COM H 電源	COM H voltage	Р	
13	VCC	OLED駆動電源	OLED driving voltage	Р	



形名 Type No. EPW1802AA

## 14) 信頼性試験 Reliability Test

項目	試験条件	判定基準
Item	Condition	Description
低温貯蔵	-30℃ 貯蔵 96時間 *1	動作及び外観上異常の無い
Low Temp. Storage	- 30°C storage,96hrs *1	事 No abnormal operation
低温動作	-20°C 動作 96時間 *1	No abnormalities of display
Low Temp. Operation	- 20°C operation,96hrs <sup>*1</sup>	appears .
高温貯蔵	+75℃ 貯蔵 96時間 *1	
High Temp. Storage	+75°C storage,96hrs <sup>*1</sup>	
高温動作	+60°C 動作 96時間 *1	
High Temp. Operation	+60°C operation,96hrs *1	
高温高湿貯蔵	+60°C95% 貯蔵 96時間 *1*2	
High Temp. High Humid. Storage	+60°C 95% Storage,96hrs *1	
温度サイクル	-20°C30min./+75°C30min. 10サイクル	
Heat Cycle	- 20°C30min. / +75°C 30min, 10 Cycles	
サージ試験	HBM : 100pF、1.5kΩ ±1000V	
Surge Test	MM : $200pF$ , $0\Omega$ $\pm 200V$	
押圧試験 Pressure Test	パネル押圧試験方法参照 Refer to Method of Measuring OLED Panel Pressing Force Test	200Nの加圧で1回押圧後動作及び外観上の異常の無い事 When 1 time of 200N of pressing force on OLED panel is applied, No abnormal operation and no abnormalities of display appears . 40N加圧で100回押圧後動作及び外観上の異常の無い事When 100 time of 40N of pressing force on OLED panel is applied, No abnormal operation and no abnormalities of display appears.
曲げ試験 Bending Test	曲げ試験方法参照 Refer to Method of Measuring OLED Bending Test	R40mm, 10回の曲げ試験で動作及び外観上の異常の無い事 When 10 times of R40mm bending test on OLED panel is applied, No abnormal operation and no abnormalities of display appears.
梱包落下 Drop test (Packing)	1角3稜6面 落下高さ80cm 各面 1 回(計10回) 1 Corner, 3 Edges, 6 Surfaces, height:80 cm, 10 times	動作及び外観上異常の無い事 No abnormal operation no abnormalities of display
耐振動性(梱包) Vibration (Packing)	5~100Hz、0. 75G、対数掃引、 X, Y, Z各2 h 5-100Hz, 0.75G, logarithm sweep, direction X,Y,Z 2hr	appears.

注: \*1) 強制循環恒温槽雰囲気中、動作試験は点灯率100%にて実施。

\*2) 結露なき事。

Notice: \*1) It's executed at the atmosphere of compulsory circulation constant temperature chamber.

(100% lighting in case of operation test)

\*2) No Condensation

形名 Type No. EPW1802AA

#### 15) 外観基準 Appearance Specification

15-1) 外観検査条件 Appearance Inspection Condition

検査対象物から約30cm離れた位置から目視検査を行い、この検査条件にて認識できない項目は次ページ外観基準仕様を満たさなくとも良品とする。

The visual inspection is done from a position away from the inspection object by about 30cm.

Even if Appearance specification of next page is not satisfied, the item that cannot be recognized by this inspection condition is assumed to be good.

#### 目視検査時の照度は下記の通りとする。

①点灯検査	10∼500 lx
②外観検査	1500∼5000 Ix
③FPC外観検査	1500∼5000 lx

Illumination at Appearance Inspection

① Lighting Appearance Inspection  $10\sim500~Ix$  ② Appearance Inspection  $1500\sim5000~Ix$  ③ Appearance Inspection of FPC  $1500\sim5000~Ix$ 

各欠陥の定義は下記の通りとする。

**Definition of Defect** 

点欠陥 Spot Defect 線欠陥 Line Defect 長径 Max. Diameter 短径 fin. Diameter

D:点の平均径、D=(長径+短径)/2

D: Mean Diameter of Spot, D=(Max. Diameter + Min.Diameter) / 2

## 15-2) 外観基準 Appearance Specification

## 全ての項目の判定基準と許容数を満たす有機LLディスプレイを良品と判定する。

The OLED display is judged good when all of criteria and permissible number are satisfied.

		内容	判定基準 Description					
	項目	Content						
	非点灯	非表示・非動作パネル	表示しないパネル	0				
	Non-lighting	Non-display and non-operation panel	Non-lighting panel					
	点欠陥 Point defect	黒点:画素内のゴミや発光素子 の焼けによる黒い点 Black spot by scorch of foreign bodies in pixel and light emission element.	D≦0. 10	不問(距離5mm以上) Pretermission (5mm≦multiple defect interval)				
表示検査			0. 10 <d< td=""><td>0</td></d<>	0				
Display Inspection		画素不良 Dead pixel	No lighting Pixel	0				
nsp	黒線	ゴミによる黒線	W≦0.01且つL<2.0	不問				
pecti	Black line	Black line by dust.	W≦0.01 and L<2.0	Pretermission				
n			0.01 <w td="" 又は2.0≦l<=""><td>0</td></w>	0				
			0.01 <w 2.0≦l<="" or="" td=""><td></td></w>					
	ラインムラ	輝線 (周囲より明るいライン)	限度見本により判定					
	Line Mura	Bright line	Judge by Limit sample					
		暗線(周囲より暗いライン)	限度見本により判定					
		Dark line	Judge by Limit sample					
	表示面キズ	点キズ	D≦0.1	不問				
	Scratch on display	Point scratch		pretermission				
	surface		0. 1 <d≦0. 15<="" td=""><td>2個 (距離5mm以上)*1</td></d≦0.>	2個 (距離5mm以上)*1				
外観検査			0.1 <d≦0.15< td=""><td>2 pieces (5mm≦multiple defect interval)*1</td></d≦0.15<>	2 pieces (5mm≦multiple defect interval)*1				
			0. 15 <d< td=""><td>0</td></d<>	0				
Appearance		線キズ	W≦0.1	不問				
aran		Line scratch		pretermission				
			L≦3.0 且つ 0.1 <w≦0.15< td=""><td>2個 (距離5mm以上)*1</td></w≦0.15<>	2個 (距離5mm以上)*1				
Inspection			L≦3.0 and 0.1 <w≦0.15< td=""><td>2 pieces (5mm≦multiple defect interval)*1</td></w≦0.15<>	2 pieces (5mm≦multiple defect interval)*1				
			3.0 <l 0.15<w,="" 且つ="" 又は<br="">0.15<w< td=""><td>0</td></w<></l>	0				
			(3.0 <l (0.15<w)<="" ,="" 0.15<w)="" and="" or="" td=""><td></td></l>					

注:\*1)線キズ、点キズ合わせて2個までとする

Notice: \*1)Line and Point scratches failure are allowed total 2 pieces.

## 15-2) 外観基準 (続き) Appearance Specification(Continued)

	項目	内容	判定基準			
	Item	Content	Desc	ription		
		封止フィルムの汚れ、キズ	キズ (外形寸法影響無き事)	不問		
	Sealing film appearance	Dirt, scratch of sealing film	Scratch (no Influence on dimension)	pretermission		
	арреагапсе		汚れ(外形寸法影響無き事)	不問		
			Dirt (no Influence on dimension)	pretermission		
	異物	表示面に存在する異物	0.1 <w td="" または2.0<l<=""><td>0 拭取り除去可能な異物は不問</td></w>	0 拭取り除去可能な異物は不問		
	Particle	Particle on display surface	0.1 <w 2.0<l<="" or="" td=""><td>0 Pretermission if it can remove by cleaning.</td></w>	0 Pretermission if it can remove by cleaning.		
	くぼみ	表示面に存在するくぼみ	限度見本参照	0		
	Dent	Dent on display surface	Refer to limit sample			
	フィルム端部割れ	フィルムパネル端部の割れ、バリ	外形公差範囲内	不問		
夕	Film edge crack	Bali,cracking of film Panel edge	External form tolerance range	pretermission		
外観検査			外形公差範囲外	0		
查			Out of external form tolerance range			
Appearance Inspection	保護樹脂外観	樹脂表面の汚れ、キズ	キズ(外形寸法影響無き事)	不問。配線露出無き事		
arar	Protection Resin Appearance	Dirt, Scratch of Protection Resin	Scratch (No Influence on Dimension)	Pretermission, No Exposure of Wiring		
10e l	Appearance		汚れ(外形寸法影響無き事)	不問		
nspe			Dirt (No Influence on Dimension)	pretermission		
ction	IC外観	IC表面の汚れ	汚れ(外形寸法影響無き事)	不問		
	IC Appearance	Dirt of IC Surface	Dirt (No Influence on Dimension)	pretermission		
	FPC外観	FPCの汚れ、キズ、折れ	汚れ(外形寸法影響無き事)	コネクタ電極に樹脂付着無き		
	FPC Appearance	Dirt, Scratch, Bending of FPC	Dirt (No Influence on Dimension)	事。 No adhesion of resin at connector electrode.		
			キズ、折れ Scratch, Bending	キズによる配線露出無き事。 No exposure of wiring by scratch.		
			and the second s	機能不良を起こす折れは無き事。		
				Cannot allow dead bending mark on FPC.		

#### 16) 輝度·色度測定方法 Method of Measuring Luminance and Chromaticity

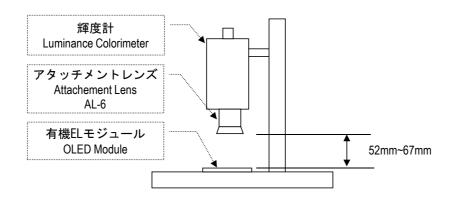
#### 表示面に対し垂直方向 から、トプコン製の輝度計BM-7により測定を行なう。(下図参照)

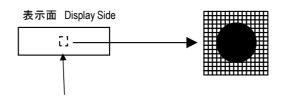
Luminance and chromaticity are measured with a luminance colorimeter BM-7 (TOPCON corp.) at perpendicular angle to OLED display. (See Figure Below)

#### 輝度・色度試験時の駆動条件:全点灯

Operation Condition of Measuring Luminance and Chromaticity: All Pixels On.

輝度色度測定方法 Outline of Method of Measuring Luminance and Chromaticity





設定測定角 2 ° にて 中央付近を測定する。 Luminance is measured in 2-degree measuring field.

輝度測定位置 Position of Measuring

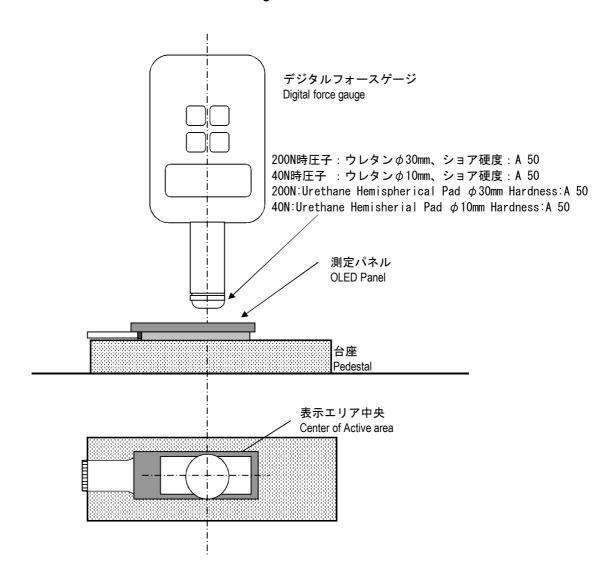
#### 17) 強度試験方法 Method of Pressure Test

17-1) パネル押圧試験方法 Method of Measuring OLED Panel Pressing Force Test

フォースゲージにパネルを封止フィルムを下にしてセットする。表示エリア中央に樹脂圧子により 荷重を加え、表示異常が発生する値を測定する。

An OLED panel is placed with the sealing film side down and the load by resin pad is applied on the center of display side . at a constant speed( $\leq 1$ mm/s), and measure the strength with the digital force gauge when the OLED shows abnormallities of display.

## < 概要図 Schematic Diagram >



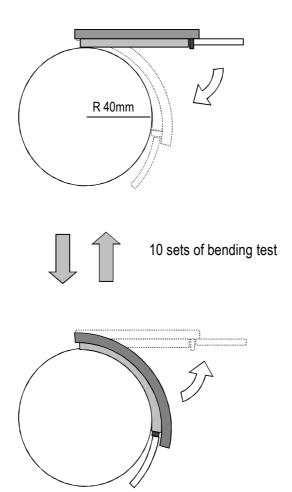
## 17-2) 曲げ試験方法 Method of Measuring OLED Bending Test

R40mmの円柱に、パネルを封止フィルムを下にして、図のように一端を固定する。

10回曲げを行った後に点灯検査し、表示に異常があるかどうかを評価する。

One end of an OLED panel is fixed on a cylinder of 40mm radius with the sealing film side down like the schematic diagram below. After 10 times bending, whether abnormallities of display appears or not is checked by lighting inspection.

## < 概要図 Schematic Diagram >



## 17-3) 曲げ特性 Bend characteristics 曲げ可能エリア Bendable area

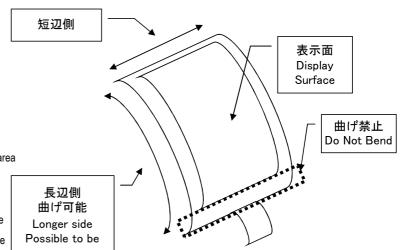
- ・アクティブエリア Active area
- ・ビューイングエリア Viewing area
- ・フィルム封止エリア Sealing film area

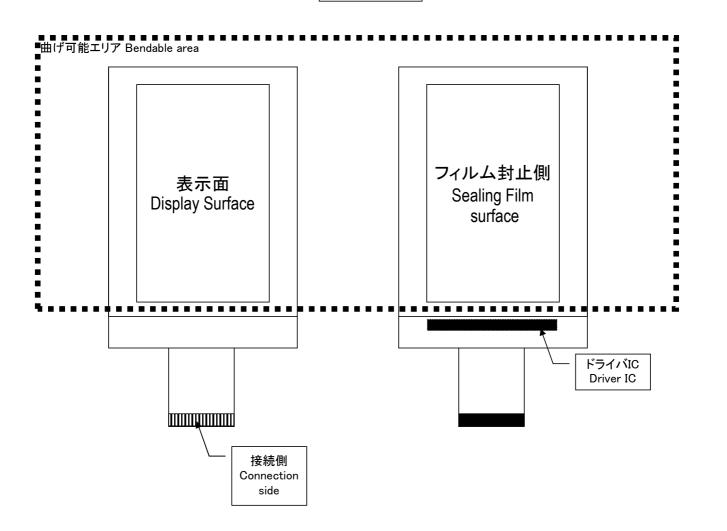
#### 曲げ不可エリア Bend forbidden area

- •IC実装部 IC assemble area
- ・フィルム封止エリア外 No Sealing film area

#### 曲げ方向 Bend direction

- ・長辺側は可能 Longer Panel side enable
- ・短辺側は不可 Shorter Panel side unable





#### 18) 包装とラベル Packing and Label

18-1) 梱包形態 Packing Form

梱包仕様書 11090000028による。

Refer to Packing Specification(11090000028)

#### 18-2) 製造番号 Production Number

パネルのロットNo. バーコードラベルについては、下記表示とする。

The production number and Barcode label for the OLED display is as following.

例 Example: 14A021022

1 4 A 02 1 022

管理 2014年 月\*2) 日 管理No. \*3) 基板No. \*4)

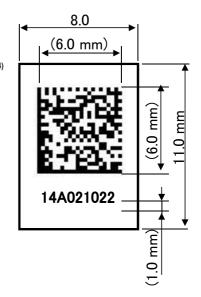
Control No.\*1) 2014 Month\*2) Date Control No.\*3) Substrate No.\*4)

#### 注:

- \*1) 管理番号を表す(1又は2)。
- \*2) 月の表記対応表は下記の通り。
- \*3) 管理番号を表す。
- \*4) 001より連番。

#### Notice:

- \*1)Control Number(1 or 2)
- \*2)Month of Manufacture and Mark
- \*3)Control Number
- \*4)Serial Numbers(001~)



表記	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J	K	L	М
Mark												
月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
Month	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December

#### 18-3) 内装ラベル Inner Package Label

内装箱ラベル(単体貨物側面に貼付、単体貨物内部に装入)

梱包仕様書 11090000028 による。

Inner Label (It sticks on small freight side, and it charges in a small freight.)

Refer to Packing Specification(11090000028)

外装箱ラベル(強化単体貨物、集合貨物側面に貼付)

梱包仕様書 11090000028 による。

Outer Label (It sticks on reinforced small freight and assembled freight side. )

Refer to Packing Specification(11090000028)

#### 18-4) 包装製品入り数 Package Product Quantity

製品トレー入り数:50 pcs

単体貨物の入り数: 250 pcs (50 pcs × 5 トレー)

Tray Quantity: 50 pcs / tray

Small Freight: 250 pcs (50 pcs × 5 trays)

形名 Type No. EPW1802AA

# 19) 最小受注数量 Minimum Order Quantity 4500

20) 保管条件と保証期限 Storage Condition and period of warranty

温度:5 ℃ ~ 35 ℃、 湿度: 65 %RH 以下。

直射日光、蛍光灯の光が当たらない場所に弊社トレイに入れた状態で保管のこと。

保証期間は、弊社トレイ減圧パッケージ保持にて納入後12ヶ月(開封無きこと)。

滅圧パッケージ開封後は、弊社トレイに入れた状態で保管の上、1か月以内に使用すること。

ただし表示面にのり残り(保護フィルムの粘着剤)がある場合はアルコール系溶剤でふき取って使用のこと。

Temperature: 5°C-35°C and humidity: 65%RH or less.

Store displays on our original tray under the designated condition.

Please do not expose our displays under the direct sun nor the fluorescent light.

The period of warranty for the Displays is twelve months after the delivery (without open De-gas packing)

Once opening De-gas packing, please use displays within one month.

In case you found the residual sticking material on display surface, please swipe off by clean soft clothe dipped with alcoholic solvent.

#### 21) 取扱い注意事項 Handling Notes

- 1. 本製品はフィルムディスプレイの為無理な力を加えないこと。 また、FPC部分に無理な力を加えないこと。
- 2. 表示面を傷つけないこと。表示面には直接指などで触れないこと。
- 3. 落下・衝撃を与えた有機LLモジュールにつきましては使用しないこと。
- 4. 静電気破壊電圧はHBM試験 (  $1.5~k\Omega$ , 100~pF ) で 1kV以上 、MM試験 (  $0~\Omega$ , 200~pF )で 200~V以上 です。静電気対策の施された環境で取り扱いのこと。
- 5. 絶対最大定格・動作電源電圧範囲など保証範囲を外れた使用は破損あるいは焼損することがあります。
- 6. 電源ON / OFFシーケンス、表示ON / OFFシーケンスに従わない場合、製品が故障する事があります。
- 7. 直射日光や波長380nm以下の紫外線を含む環境への暴露は避けてください。
- 8. 有機ELモジュールの結露は避けてください。
- 9. IC金属面への回路接続、及び、ICに応力等の力を加えることを避けてください。
- 1. Don't apply excessive stress to the OLED display.

Also, do not apply excessive stress to the FPC part.

- 2. Do not damage the display side. Do not touch directly by the finger etc. on the display side.
- 3. Do not use fallen or struck OLED module .
- 4. The static electricity destruction voltage is 1kV or more in HBM test (1.5 k $\Omega$ ,100 pF) and 200V or more in MM test (0  $\Omega$ ,200 pF), Handle the OLED module under the managed condition of electricity.
- 5. To use over absolute maximum ratings and ranges of the operation power-supply voltage causes break and burning.
- 6. Keep 8) Power ON / OFF and Display ON / OFF Sequence, otherwise OLED module would break down.
- 7.Do not expose sunshine and light included UV light whose wavelength is equal or less than 380nm
- 8. Do not be condensing of OLED module.
- 9. Do not connect any circuits to the metal surface of IC. Do not apply external force to the cover.

#### 22) 協定事項 Agreement Matter

本仕様書に疑義を生じた場合、改廃の必要を認めた場合、或いは新たな問題が発生した場合には、納入者と購入者の双方の話し合いにより誠意をもって解決にあたるものとします。使用条件の変更又は用途の変更を提起する場合は両者が協議し必要により仕様の見直しを行うものとします。

When the reservation is caused in this specifications, a new problem occurs or either change or abolition are admitted, both suppliers and purchasers are to solve those by talking sincerely. When the change in use conditions or change in usage are raised, both confer and it is assumed to review the specification if necessary.

4M変更時には事前に購入者へ報告し、購入者の承認を頂いてから変更を実施することを基本とします。 但し、作業者の入れ替えや軽微な作業変更等については、納入者の判断により変更できるものとします。 4M change shall be made by purchasers' approval of application. However suppliers can make minor change, replacement of workers or small work change etc, based on their judgment.

和文と英文の内容に食い違いが生じた場合は、和文の内容が優先されるものとします。

In case of conflicts between the Japanese explanation and the English one in this specification, the Japanese explanation overrides the English one.

#### 23) 原産国 Country of Origin

中国

HS⊐-F: 8531, 80-000

China

HS code: 8531.80-000

#### 24) 生產拠点 Production Site

日本(双葉モバイルディスプレイ株式会社) 及び 中国(双葉電子部品 (恵州) 有限公司) Japan(Futaba Mobile Display Corporation) and China(Futaba Corporation of Huizhou)

#### 25) 共通注意書 Notes

本仕様書に記載の製品は、一般電子機器(AV機器、通信機器、家電機器、アミューズメント機器、コンピュータ機器、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット)に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。高度な安全性や信頼性が必要とされ、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的影響が甚大となる恐れのある以下の用途(以下特定用途)への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。

本仕様書の範囲、条件を越え、または特定用途に使用されたことにより発生した損害等については、 その責任を負いかねますのでご了承願います。

本仕様書の範囲、条件を超え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客さまの用途に合わせ、本仕様書掲載の仕様とは別の仕様について協議させていただきます。

The products listed on this specification sheet are intended for use in general electronic equipment (AV equipment, telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use condition.

The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society, person or property.

Please understand that we are not responsible for any damage or liability caused by use of the products in any of the applications below or for any other use exceeding the range or conditions set forth in this specification sheet. If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements exceeding the range or conditions set forth in this specification, please contact us.

①航空、宇宙機器

②輸送用機器(自動車、電車、船舶等)

③医療用機器

4発電制御用機器

⑤原子力関係機器

⑥海底機器

⑦交通機関制御機器

⑧公共性の高い情報処理機器

⑨軍事用機器

⑩電熱用品、燃焼機器

⑪防災、防犯機器

12)各種安全装置

③その他特定用途と認められる用途

Aerospace/Aviation Equipment

Transportation Equipment (Cars, Electric Trains, Ships, etc.)

Medical Equipment

Power-generation Control Equipment

Atomic energy-related Equipment

Seabed Equipment

Transportation Control Equipment

Public Information-processing Equipment

Military Equipment

Electric Heating Apparatus, Burning Equipment

Disaster Prevention/Crime Prevention Equipment

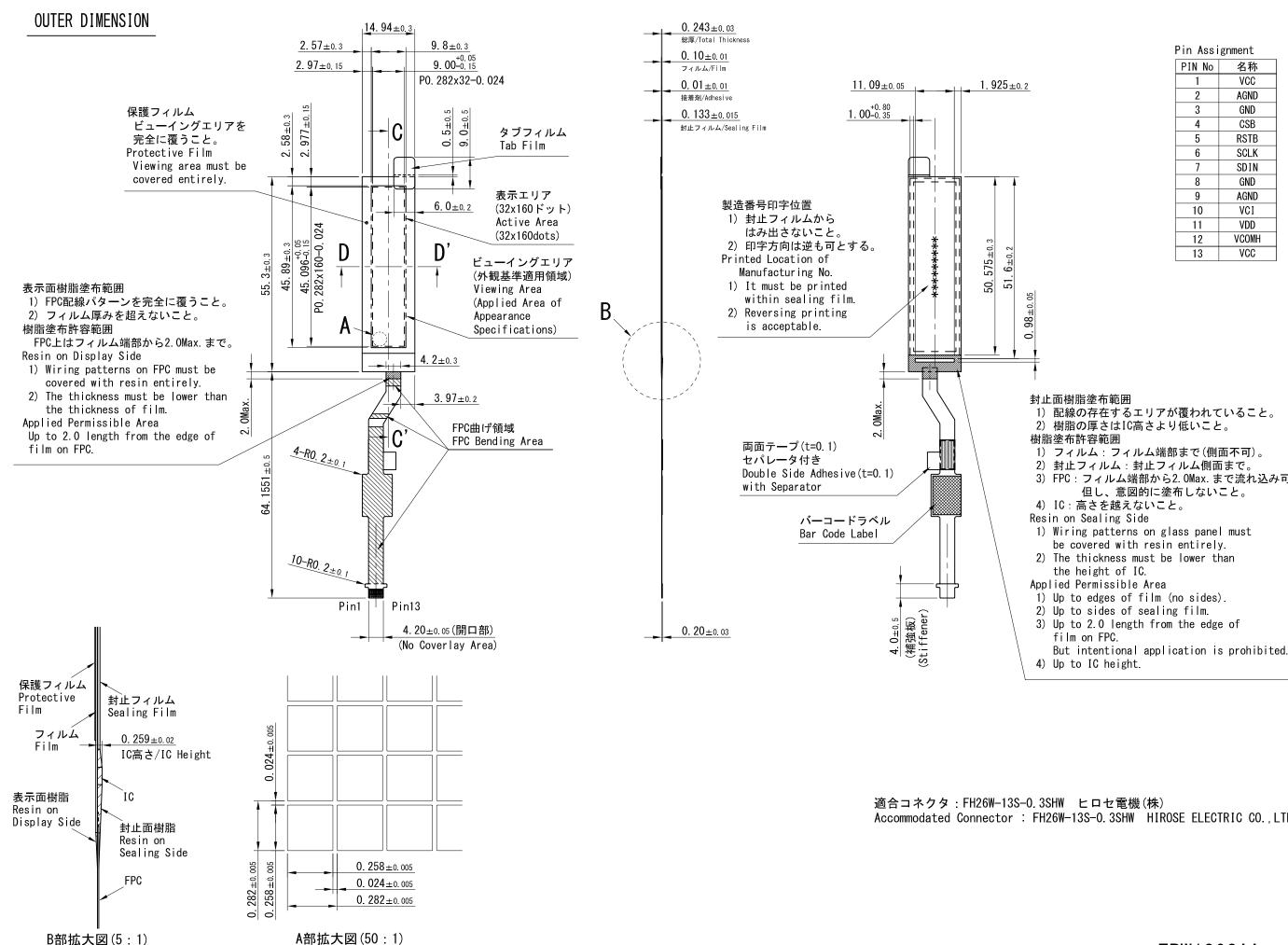
Safety Equipment

Other applications that are not considered general-purpose applications.

なお、本製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・ 装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。

When designing your equipment even for general-purpose applications, you are kindly requested to take into consideration securing protection circuit/device or providing backup circuits in your equipment.

## Futaba 双葉電子工業株式会社 電子管技術標準



A-Portion Magnified Drawing (50:1)

B-Portion Magnified Drawing (5:1)

Pin Assignment

PIN No	名称					
1	VCC					
2	AGND					
3	GND					
4	CSB					
5	RSTB					
6	SCLK					
7	SDIN					
8	GND AGND					
9						
10	VCI					
11	VDD					
12	VCOMH					
13	VCC					
4 5 6 7 8 9 10 11	CSB RSTB SCLK SDIN GND AGND VCI VDD VCOMH					

- 1) 配線の存在するエリアが覆われていること。
- 2) 樹脂の厚さはIC高さより低いこと。
- 1) フィルム: フィルム端部まで(側面不可)。
- 2) 封止フィルム: 封止フィルム側面まで。
- 3) FPC:フィルム端部から2.0Max.まで流れ込み可。 但し、意図的に塗布しないこと。

- 1) Wiring patterns on glass panel must be covered with resin entirely.
- 2) The thickness must be lower than

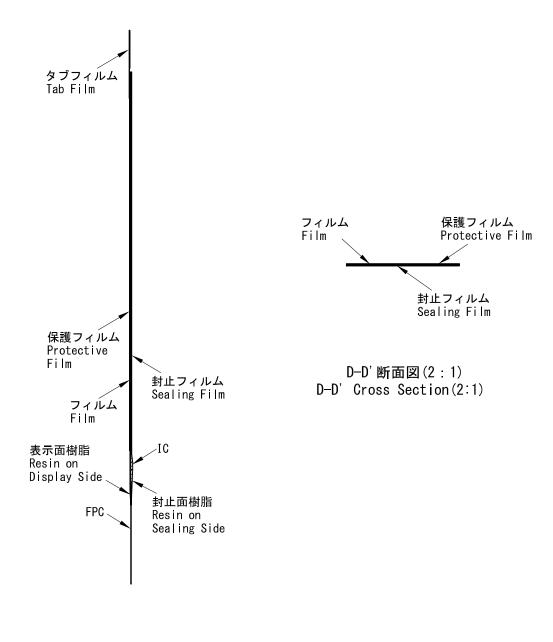
Applied Permissible Area

- 1) Up to edges of film (no sides).
- 2) Up to sides of sealing film.
- 3) Up to 2.0 length from the edge of

Accommodated Connector: FH26W-13S-0.3SHW HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

# Futaba 双葉電子工業株式会社 電子管技術標準

OUTER DIMENSION



C-C'断面図(2:1) C-C' Cross Section(2:1)